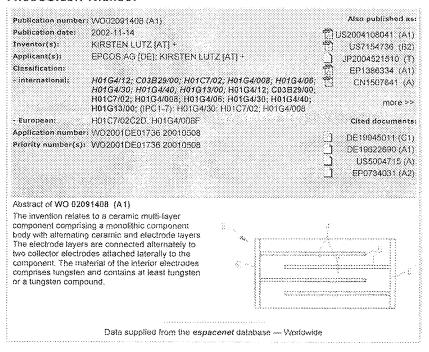
INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internales Aktenzeichen
PCT/DE 01/04591

					01702	01/04591
Im Recherchenbericht ngeführtes Patentdokumer	nt	Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 5815367	Α	29-09-1998	JP JP SG	9246098 10012491 72732	Α	19-09-1997 16-01-1998 23-05-2000
US 5880925	A	09-03-1999	AU CN EP JP WO US	7387198 1261457 0995207 2002508114 9900807 6243253	T A1 T A1	19-01-1999 26-07-2000 26-04-2000 12-03-2002 07-01-1999 05-06-2001
EP 0936642	А	18-08-1999	EP JP US	0936642 11288846 6185091	Α	18-08-1999 19-10-1999 06-02-2001
US 5430605	A	04-07-1995	US WO	5227951 9403911		13-07-1993 17-02-1994
US 5870273	A	09-02-1999	JP CN KR	10125557 1180908 263276	Α	15-05-1998 06-05-1998 01-08-2000
JP 11288846	Α	19-10-1999	EP US	0936642 6185091		18-08-1999 06-02-2001
JP 01107511	A	25-04-1989	JP	2643193	B2	20-08-1997
JP 04038810	A	10-02-1992	KEIN	E		
US 2001035810	A1	01-11-2001	AU WO	4770701 0175940		15-10-2001 11-10-2001
DE 19931056	A	25-01-2001	DE WO EP	19931056 0103148 1200970	A2	25-01-2001 11-01-2001 02-05-2002

CERAMIC MULTI-LAYER ELEMENT AND A METHOD FOR THE PRODUCTION THEREOF



(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



1 (1818 - 1818) 1 (1818 - 1818) 1 (1818) 1 (1818) 1 (1818) 1 (1818) 1 (1818) 1 (1818) 1 (1818) 1 (18

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 14. November 2002 (14.11.2002)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 02/091408 A1

(51) Internationale Patentklassifikation7: 4/008, H01C 7/02

H01G 4/30,

Postfach 12 10 26, 80034 München (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE01/01736

(22) Internationales Anmeldedatum:

8. Mai 2001 (08.05.2001)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): EPCOS AG [DE/DE]; St.-Martin-Strasse 53, 81541 München (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): KIRSTEN, Lutz [AT/AT]; Stallhof 40, 8510 Stainz (AT).

- (74) Anwalt: EPPING HERMANN & FISCHER GBR;
- (81) Bestimmungsstaaten (national): AU, BR, CA, CN, CZ, HU, ID, IN, JP, KR, MX, NO, RU, UA, US.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

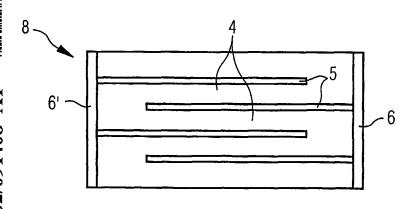
Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: CERAMIC MULTI-LAYER ELEMENT AND A METHOD FOR THE PRODUCTION THEREOF

(54) Bezeichnung: KERAMISCHES VIELSCHICHTBAUELEMENT UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG



(57) Abstract: The invention relates to a ceramic multi-layer component comprising monolithic component body with alternating ceramic and electrode layers. The electrode layers are connected alternately to two collector electrodes attached laterally to the component. The material of the interior electrodes comprises tungsten and contains at least tungsten or a tungsten compound.

(57) Zusammenfassung:

Es wird ein keramisches

Vielschichtbauelement mit einem monolithischen Bauelementkörper vorgeschlagen, welches im Bauelementkörper alternierend Keramik- und Elektrodenschichten aufweist. Die Elektrodenschichten sind alternierend mit zwei seitlich am Bauelement angebrachten Sammelelektroden verbunden, wobei das Material der innenliegenden Elektroden Wolfram umfaßt und daher zumindest Wolfram oder eine Wolframverbindung enthält.

1

PCT/DE01/01736

Beschreibung

WO 02/091408

Keramisches Vielschichtbauelement und Verfahren zur Herstellung

5

Die Erfindung betrifft ein keramisches Vielschichtbauelement nach dem Oberbegriff von Anspruch 1 sowie ein Verfahren zur Herstellung des Bauelements.

Ein solches Bauelement ist beispielsweise aus der
EP 0734031A2 bekannt. Es umfaßt einen monolithischen keramischen Bauelementkörper aus einer perovskitischen Keramik, die
einen Mehrschichtaufbau aus alternierenden Keramik- und Elektrodenschichten aufweist. Die innenliegenden Elektroden auf
der Basis von Nickel oder Nickellegierungen sind alternierend
mit außen am Bauelementkörper angebrachten Sammelelektroden
verbunden. Das Bauelement ist als Varistor ausgebildet.+

Ein keramisches Vielschichtbauelement, welches als Kondensator einsetzbar ist, ist aus der US-3679950 bekannt. Auch dieses Bauelement weist alternierende Keramik- und Elektrodenschichten auf, wobei die Elektrodenschichten alternierend mit zwei seitlich am Bauelementkörper angebrachten Sammelelektroden kontaktiert sind. Die Elektrodenschichten werden bei der Herstellung des keramischen Bauelements zunächst als poröse keramische Zwischenschichten vorgefertigt und erst nachträglich mit leitfähigem Material imprägniert, beispielsweise mit Silber in einer Silbernitratschmelze oder in einer Schmelze einer BiPbSnCd-Legierung.

30

25

20

Mit Ausnahme des eben genannten aufwendigen Verfahrens sind bei der Herstellung keramischer Vielschichtbauelemente nur Keramik/Elektroden-Kombinationen geeignet, die die Sinterung zum dichten keramischen Bauelementkörper bei Temperaturen von üblicherweise 1200 - 1500°C überstehen.

WO 02/091408

Für keramische Kaltleiter, d.h. Bauelemente mit positivem Temperaturkoeffizient des Widerstands, sogenannte PTC-Elemente, sind keine üblicherweise verwendete temperaturstabile Elektroden aus Edelmetall geeignet. Diese können keinen ohmschen Kontakt zwischen der Keramik und den metallischen Elektroden aufbauen. Daher weisen PTC-Elemente mit (Innen-) Elektroden aus Edelmetall einen unzulässig hohen Widerstand auf. Die als Elektrodenmaterial geeigneten unedlen Metalle überstehen jedoch in der Regel nicht den Sinterprozeß, der für den Aufbau von Vielschichtbauelementen erforderlich ist.

2

PCT/DE01/01736

Aus der DE 19719174 A1 ist ein keramischer Kaltleiter in Vielschichtbauweise bekannt, der Aluminium umfassende Elektrodenschichten aufweist. Diese bilden zur Keramik einen ohmschen Kontakt auf und lassen sich bei Temperaturen bis 1200° ohne Beschädigung sintern. Nachteilig an diesem Vielschichkaltleiterbauelement ist jedoch, daß das Aluminium aus den Elektrodenschichten teilweise in die Keramik eindiffundiert und dabei die Bauelementeigenschaften mittel- oder langfristig beeinträchtigt oder das Bauelement gar unbrauchbar macht.

Aus der DE 196 22 690 A1 ist ein keramisches Vielschicht-Bauelement bekannt, umfassend einen zu einem monolithischen Bauelement-Körper verbundenen Stapel aus mehreren beidseitig mit Elektroden versehenen Keramikschichten, bei dem die Elektrodenschichten alternierend mit seitlich am Bauelement angebrachten Sammelelektroden kontaktiert sind, und wobei das Material der innenliegenden Elektroden Wolfram umfaßt.

30

35

25

10

15

20

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein keramisches Vielschichtbauelement mit PTC Keramik umfassenden keramischen Schichten anzugeben, welches gegenüber der Sinterung stabile Innenelektroden aufweist und welches langzeitstabile Bauelementeigenschaften besitzt.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein keramische Vielschicht-Bauelement der eingangs genannten Art gelöst, bei dem das Material zumindest der innenliegenden Elektroden Wolfram umfaßt und bei dem die keramischen Schichten eine PTC Keramik umfassen.

3

PCT/DE01/01736

Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sowie ein Verfahren zur Herstellung des Bauelements gehen aus weiteren Ansprüchen hervor.

10

20

30

35

WO 02/091408

Es hat sich gezeigt, daß aus Wolfram bestehende oder wolframhaltige Elektroden den für das keramische Bauelement erforderlichen Sinterprozeß unbeschadet überstehen und dabei einen guten ohmschen Kontakt zur PTC Keramik ausbilden. Daher können mit der Erfindung Bauelemente mit niedrigen Widerstand erhalten werden. Beim Sintern werden keine Diffusionsprozesse des Wolframs in die Keramik beobachtet, die die keramischen Bauelementeigenschaften beeinträchtigen könnten. Dies gilt auch bei keramischen Kaltleitern, die ebenfalls einen guten ohmschen Kontakt zu den Wolfram umfassenden Elektroden ausbilden, ohne daß dabei die kaltleitenden Eigenschaften verloren gehen. Gleichzeitig weist Wolfram eine mit Edelmetallen vergleichbare gute elektrische Leitfähigkeit auf, die für reines Wolfram atwa drei mal so hoch ist wie die von Silber, so daß Elektrodenschichten mit ausreichender elektrischer Traqfähiqkeit bereits mit dünneren Wolframschichten erzielt werden können, als dies bislang mit den bekannten unedlen Elektrodenschichten möglich war. Außerdem stellt Wolfram ein kostengünstiges Elektrodenmaterial dar, das z.B. wesentlich kostengünstiger ist als Edelmetalle wie Palladium oder Platin, so daß erfindungsgemäße keramische Vielschichtbauelemente kostengünstiger herzustellen sind als solche mit edelmetallhaltigen Elektroden. Erfindungswesentlich ist aber nicht die elektrische Leitfähigkeit von Wolfram, sondern der Abbau der Sperrschicht zum Kaltleitermaterial, der allein

4

durch die Anwesenheit einer geeigneten Menge Wolfram erreicht wird, die den guten Ohmschen Kontakt herstellt.

Bei einem erfindungsgemäßen als PTC Element ausgebildeten und daher aus kaltleitender Keramik gefertigten Bauelement ergeben sich weitere bislang nicht zu verwirklichende Vorteile. Nachdem bislang keine stabilen keramischen Vielschicht-Kaltleiter bekannt waren, wird es nun möglich, Kaltleiter mit höheren Nennströmen und kleineren Bauelementwiderständen bei kleinerer Bauform herzustellen, als dies bei bekannten (einschichtigen) Kaltleiterbauelementen möglich war. Dies ist möglich, weil bei Vielschichtbauelementen die Elektrodenabstände beziehungsweise die Schichtdicken der Keramikschichten deutlich geringer sein können, als bei herkömmlichen Kaltleiterbauelementen ohne Innenelektroden. Mit der reduzierten Dicke der einzelnen Keramikschicht reduziert sich auch deren elektrischer Widerstand senkrecht zur Hauptfläche, also in Richtung der Schichtdicke, ohne daß dazu der spezifische Widerstand der Keramik herabgesetzt werden muß. Eine weitere Reduktion des Widerstands des gesamten Vielschichtbauelements 20 ergibt sich durch die Parallelverschaltung der einzelnen PTC-Elemente, die im erfindungsgemäßen Bauelement übereinandergestapelt das Vielschichtbauelement ergeben. Damit wird auch eine hohe Stromtragfähigkeit des Bauelements gewährleistet.

25

30

35

10

15

Allgemein kann bei einem keramischen Vielschichtbauelement über die Variation der Parameter Schichtdicke und Grundfläche des Einzelelements und Anzahl der übereinandergestapelten Einzelschichten im Vielschichtbauelement die Eigenschaften des Gesamtbauelements gezielt beeinflußt oder variiert werden. Ein Vielschichtbauelement kann daher bei gegebenen äußeren Abmessungen dennoch innerhalb weiter Grenzen in seinen Eigenschaften variiert werden, ohne daß dafür die Keramikzusammensetzung geändert werden muß. Bei einschichtigen keramischen Bauelementen lassen sich die Bauelementeigenschaften oft nur über Variation der Bauelementdimension oder Variation der für das Bauelement verwendeten Materialien einstellen.

5

WO 02/091408 PCT/DE01/01736

Damit ist ein erfindungsgemäßes keramisches Vielschichtbauelement insbesondere zur Verwendung in der SMD-Montagetechnik geeignet, die eine kompakte maschinenverarbeitbare beziehungsweise maschinentaugliche Bauform voraussetzt. Diese läßt sich beim Vielschichtbauelement beliebig variieren, da die Bauelementeigenschaften unabhängig davon eingestellt werden können.

Im folgenden wird die Erfindung insbesondere das Verfahren zur Herstellung des Bauelements anhand von Ausführungsbeispielen und der dazugehörigen Figuren näher erläutert. Die Figuren dienen nur der Veranschaulichung der Erfindung und sind nur schematisch und nicht maßstabsgetreu.

- 15 Figur 1 zeigt eine mit einer Elektrodenschicht bedruckte keramische Grünfolie in perspektivischer Darstellung
- Figur 2 zeigt ein erfindungsgemäßes Vielschichtbauelement 20 im schematischen Querschnitt
 - Figur 3 zeigt eine in mehrere Bauelemente aufteilbare keramische Grünfolie mit aktiven und passiven Bereichen in der Draufsicht

Figur 4 zeigt einen Schichtenstapel keramischer Grünfolie im Querschnitt.

25

Zur Herstellung keramischer Grünfolien wird das keramische
30 Ausgangsmaterial fein vermahlen und homogen mit einem Bindermaterial vermischt. Die Folie wird anschließend durch Folienziehen oder Foliengießen in einer gewünschten Dicke hergestellt.

35 Figur 1 zeigt eine solche Grünfolie 1 in perspektivischer Darstellung. Auf eine Oberfläche der Grünfolie 1 wird nun in dem für die Elektrode vorgesehenem Bereich eine Elektrodenpa-

WO 02/091408

10

ste 2 aufgebracht. Dazu eignen sich eine Reihe von insbesondere Dichschichtverfahren, vorzugsweise Aufdrucken, beispielsweise mittels Siebdruck. Zumindest im Bereich einer Kante der Grünfolie 1, wie beispielsweise in Figur 1 dargestellt, oder nur im Bereich einer Ecke der Grünfolie verbleibt ein nicht von Elektrodenpaste bedeckter und hier als passiver Bereich 3 bezeichneter Oberflächenbereich. Möglich ist es auch, die Elektrode nicht als flächige Schicht aufzubringen, sondern strukturiert, gegegebenenfalls als durchbrochenes Muster.

6

PCT/DE01/01736

Die Elektrodenpaste 2 besteht aus metallischen, metallisches Wolfram oder eine Wolframverbindung umfassenden Partikeln zur Herstellung der gewünschten Leitfähigkeit, ggf. sinterfähigen keramischen Partikeln zur Anpassung der Schwundeigenschaften 15 der Elektrodenpaste an die der Keramik und einem ausbrennbaren organischen Binder, um eine Formbarkeit der keramischen Masse bzw. einen Zusammenhalt der Grünkörper zu gewährleisten. Dabei können Partikel aus reinem Wolfram, Partikel aus Wolframlegierung, Wolframverbindung oder gemischte Partikel 20 aus Wolfram und anderen Metallen verwendet werden. Bei keramischen Vielschichtbauelementen, die einer nur geringen mechanischen Belastung ausgesetzt sind, ist es auch möglich, in der Elektrodenpaste auf die keramischen Anteile ganz zu verzichten. Der Wolframanteil kann in weiten Bereichen variie-25 ren, wobei ggf. die Sinterbedingungen auf die Elektrodenpastenzusammensetzung anzupassen sind. Der Abbau der Sperrschicht bei Kaltleitermaterial wird regelmäßig mit Wolframanteilen von 3 und mehr Gewichtsprozent (bezogen auf die metallischen Partikel) erreicht. 30

Anschließend werden die bedruckten Grünfolien 9 in einer gewünschten Anzahl so zu einem Folienstapel übereinandergeschichtet, daß (grüne) Keramikschichten 1 und Elektrodenschichten 2 alternierend übereinander angeordnet sind.

7

Bei der späteren Kontaktierung werden die Elektrodenschichten außerdem alternierend auf unterschiedlichen Seiten des Bauelements mit Sammelelektroden verbunden, um die Eizelelktroden parallel zu verschalten. Dazu ist es vorteilhaft, erste und zweite Grünfolien 9 mit unterschiedlicher Orientierung der aufgedruckten Elektrodenschichten 2 so zu stapeln, daß deren passive Bereiche 3 alternierend nach unterschiedlichen Seiten weisen. Vorzugsweise wird dazu eine einheitliche Elektrodengeometrie gewählt, wobei erste und zweite Grünfolie 9 sich dadurch unterscheiden, daß sie im Folienstapel gegeneinander um 180° gedreht sind. Möglich ist es jedoch auch, für das Bauelement einen Grundriß mit höherer Symmetrie auszuwählen, so daß zur Herstellung einer alternierenden Kontaktierung ein Verdrehen um andere Winkel als 180° möglich ist, beispielsweise um 90° bei Vorsehen eines quadratischen Grundrisses. Möglich ist es jedoch auch, bei jeder zweiten Grünfolie 9 das Elektrodenmuster um einen bestimmten Betrag gegen das der ersten Grünfolien so zu versetzen, daß jeder passive Bereich 3 in der jeweils benachbarten Grünfolie über einem mit Elektrodenpaste bedruckten Bereich angeordnet ist.

10

15

20

25

30

Anschließend wird der auf Grund des Binders noch formelastische Folienstapel durch Pressen und gegebenenfalls Zuschneiden in die gewünschte äußere Form gebracht. Dann wird die Keramik gesintert, was einen mehrstufigen Prozeß in zumindest anfänglich wenig Sauerstoff enthaltenden Atmosphäre umfassen kann. Die endgültige Sinterung, bei der die Keramik bis zu vollständigen bzw. bis zur gewünschten Verdichtung zusammensintert, liegt in der Regel zwischen 1100 und 1500°C. Wird für diesen Hochtemperatursinterschritt eine sauerstoffhaltige Atmosphäre (z.B. mit einem Sauerstoffpartialdruck von zumindest 1 Hektopasqual) gewählt, so wird eine maximale Sintertemperatur von 1200°C eingehalten. Oberhalb dieser Temperatur besteht die Gefahr, daß das in den Elektroden enthaltene Wolfram oxidiert und somit die elektrische Leitfähigkeit reduziert wird. Bei einer ebenfalls möglichen Sinterung unter Inertgas (z.B. mit einem Sauerstoffpartialdruck von höchstens

WO 02/091408

10

15

20

25

30

35

8

PCT/DE01/01736

1 Pasqual) muß diese obere Temperaturgrenze nicht eingehalten werden, so daß die Sinterung bei den z.B. für Bariumtitanat üblichen 1300°C durchgeführt werden kann. Eine Reduzierung der erforderlichen Sintertemperatur kann aber auch durch Auswahl geeigneter Zuschläge zur Keramik erzielt werden.

Nach der Sinterung entsteht aus den einzelnen Grünfolienschichten ein monolithischer keramischer Bauelementkörper 8, der einen festen Verbund der einzelnen Keramikschichten 4 aufweist. Dieser feste Verbund ist auch an den Verbindungsstellen Keramik/Elektrode/Keramik gegeben. Figur 2 zeigt ein fertiges erfindungsgemäßes Vielschichtbauelement 8 im schematischen Querschnitt. Im Bauelementkörper sind alternierend Keramikschichten 4 und Elektrodenschichten 5 übereinander angeordnet. An zwei einander gegenüberliegenden Seiten des Bauelementkörpers werden nun Sammelelektroden 6, 6' erzeugt, die jeweils mit jeder zweiten Elektrodenschicht 5 in elektrischem Kontakt stehen. Dazu kann beispielsweise zunächst eine Metallisierung, üblicherweise aus Silber auf der Keramik erzeugt werden, beispielsweise durch stromlose Abscheidung. Diese kann anschließend galvanisch verstärkt werden, z.B. durch Aufbringen einer Schichtfolge Ag/Ni/Sn. Dadurch wird die Lötfähigkeit auf Platinen verbessert. Es sind jedoch auch andere Möglichkeiten der Metallisierung beziehungsweise der Erzeugung der Sammelelektroden 6, 6' geeignet.

Das in der Figur 2 dargestellte Bauelement 8 weist auf beiden Hauptoberflächen Keramikschichten als Abschlußschichten auf. Dazu kann zum Beispiel als oberste Schicht eine unbedruckte Grünfolie 1 vor dem Sintern in den Folienstapel eingebaut werden, so daß der Stapel nicht mit einer Elektrodenschicht 2 abschließt. Für mechanisch besonders beanspruchte keramische Bauelemente ist es auch möglich, die oberste und die unterste keramische Schicht im Stapel dicker zu gestalten als die übrigen Keramikschichten 4 im Stapel. Dazu können beim Aufstapeln des Folienstapels als unterste und oberste Schichten mehrere unbedruckte Grünfolien 1 ohne Elektrodenschicht ein-

9

gebaut und zusammen mit dem restlichen Grünfolienstapel verpreßt und gesintert werden.

Figur 3 zeigt eine mit einem Elektrodenmuster 2 bedruckte 5 Grünfolie, die ein Aufteilen in mehrere Bauelemente mit jeweils kleinerer Grundfläche ermöglicht. Die nicht mit Elektrodenpaste bedruckten passiven Bereiche 3 werden so angeordnet, daß sich durch abwechselndes Stapeln von ersten und zweiten Grünfolien der zur Kontaktierung geeignete alternierende Versatz der Elektroden im Stapel einstellen läßt. Dies 10 kann erreicht werden, wenn die ersten und zweiten Grünfolien jeweils gegeneinander um z.B. 180° verdreht sind, oder wenn allgemein erste und zweite Grünfolien ein gegeneinander versetzt Elektrodenmuster aufweisen. Die Schnittlinien 7, entlang der sich die Grünfolie beziehungsweise der daraus herge-15 stellte Schichtenstapel in einzelne Bauelemente vereinzeln läßt, sind mit gestrichelten Linien gekennzeichnet. Möglich sind jedoch auch Elektrodenmuster, bei denen die Schnittführungen zum Vereinzeln so gelegt werden können, daß keine Elektrodenschicht durchtrennt werden muß. Jede zweite Elek-20 trodenschicht ist dann aber vom Stapelrand her kontaktierbar. Gegebenenfalls werden dazu die Stapel nach dem Vereinzeln und Sintern vor dem Aufbringen der Sammelelektroden 6, 6' noch abgeschliffen, um die zu kotaktierenden Elektrodenschichten 25 freizulegen.

Figur 4 zeigt einen so hergestellten Schichtenstapel im schematischen Querschnitt. Man erkennt, daß bei der Vereinzelung des Schichtenstapels entlang der Schnittlinien 7 Bauelemente entstehen, die jeder für sich den gewünschten Versatz der Elektroden 4 aufweisen. Die Zerteilung eines solchen mehrere Bauelementgrundrisse umfassenden Folienstapels in einzelne Folienstapel der gewünschten Bauelementgrundfläche erfolgt vorzugsweise nach dem Verpressen der Folienstapel, beispielsweise durch Schneiden oder Stanzen. Anschließend werden die Folienstapel gesintert. Möglich ist es jedoch auch, den mehrere Grundrisse von Bauelementen umfassenden Folienstapel zu-

30

35

WO 02/091408

10

PCT/DE01/01736

nächst zu sintern und die Einzelbauelemente erst anschließend durch Sägen der fertig gesinterten Keramik zu vereinzeln. Abschließend werden wiederum Sammelelektroden 6 aufgebracht.

Ein erfindungsgemäßes Vielschichtbauelement, welches als Kaltleiter (PTC-Element) eingesetzt werden kann, besteht aus einer Bariumtitanatkeramik der allgemeinen Zusammensetzung (Ba,Ca,Sr,Pb)TiO₃, die mit Donatoren und/oder Akzeptoren, beispielsweise mit Mangan und Yttrium dotiert ist.

10

15

20

35

Das Bauelement kann beispielsweise 5 bis 20 Keramikschichten samt der dazugehörigen Elektrodenschichten, zumindest aber zwei innenliegende Elektrodenschichten umfassen. Die Keramikschichten weisen üblicherweise jeweils eine Dicke von 30 bis 200 μm auf. Sie können jedoch auch größere oder kleinere Schichtdicken besitzen.

Die äußere Dimension eines Kaltleiterbauelements in erfinderischer Vielschichtbauweise kann variieren, liegt jedoch für mit SMD verarbeitbare Bauelemente üblicherweise im Bereich weniger Millimeter. Eine geeignete Größe ist beispielsweise die von Kondensatoren bekannte Bauform 2220. Das Kaltleiterbauelement kann jedoch auch noch kleiner sein.

Das bis auf die Wahl des Elektrodenmaterials bekannte Herstellverfahren von keramischen Vielschichtbauelementen konnte anhand des Ausführungsbeispiels nur exemplarisch dargestellt werden. Die Erfindung ist daher nicht auf die Ausführungsbeispiele beschränkt und läßt sich noch durch Variation der meisten Parameter in gewünschter Weise abwandeln.

Besondere Vorteile hat die Erfindung für die genannten Kaltleiter-Bauelemente, die mit der Erfindung erstmals als stabile Vielschichtbauelemente mit kleiner Bauform und niedrigem Widerstand erhalten werden können. Möglich ist es jedoch auch, mit der Erfindung andere keramische Vielschichtbauele-

11

mente herzustellen, beispielsweise Kondensatoren, Heißleiter oder Varistoren.

12

Patentansprüche

35

- Keramisches Vielschicht-Bauelement
 umfassend einen zu einem monolithischen Bauelement-Körper
 (8) verbundenen Stapel aus mehreren beidseitig mit Elektroden (5) versehenen Keramikschichten (4),
 bei dem die Elektrodenschichten alternierend mit seitlich am Bauelement angebrachten Sammelelektroden (6,6') kontaktiert sind,
- daß die Keramikschichten PTC Keramik umfassen, und daß das Material zumindest der innenliegenden Elektroden (5) Wolfram umfasst.
- 2. Bauelement nach einem der Ansprüche 1, umfassend mindestens zwei innenliegende Elektrodenschichten (5).
- 3. Verfahren zur Herstellung eines keramischen Vielschicht20 Bauelements (8) nach Anspruch 1 mit den Schritten:
 Herstellen keramischer Grünfolien (9) aus PTC Keramik,
 Aufbringen einer sinterfähigen Wolfram haltigen Elektroden-Paste auf für Elektroden vorgesehene Bereiche (2) der
 Grünfolien (9)
- alternierendes Stapeln von mit Elektroden-Paste (2) versehenen ersten und zweiten Grünfolien in gewünschter Anzahl zu einem Folienstapel Zusammenpressen der Folienstapel Sintern der Folienstapel zu einem monolithischen Bauelement-Körper (8).
 - 4. Verfahren nach Anspruch 3, bei dem das Sintern in Sauerstoff haltiger Atmosphäre bei Temperaturen kleiner 1200°C durchgeführt wird.
 - 5. Verfahren nach Anspruch 3, bei dem das Sintern unter Inertgas-Atmosphäre bei Tempe-

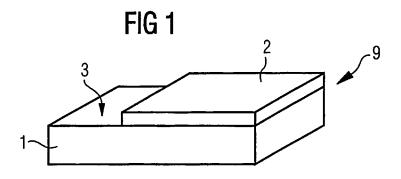
13

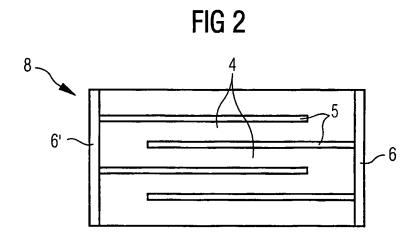
raturen größer 1200°C durchgeführt wird und bei dem anschließend in Sauerstoff haltiger Atmosphäre aber niedrigerer Temperatur nachgetempert wird.

- 5 6. Verfahren nach einem der Ansprüche 3-5, bei dem der Folienstapel vor dem Sintern in kleinere Stapel der gewünschten Größe und Form zerteilt wird.
- 7. Verfahren nach einem der Ansprüche 3-6,

 bei dem die Elektroden-Paste (2) durch Aufdrucken in aktiven Bereichen aufgebracht wird, wobei zumindest ein passiver unbedruckter Bereich (3) ausgespart wird, und bei dem beim Stapeln der bedruckten Grünfolien (9) der passive Bereich jeder zweiten Grünfolien über einem bedruckten Bereich der ersten Grünfolien angeordnet wird.
- 8. Verfahren nach einem der Ansprüche 3-7,
 bei dem die passiven unbedruckten Bereiche (3) an einer
 Ecke oder Kante der Grünfolien (9) angeordnet sind und
 bei dem nach dem Sintern zwei Sammelelektroden (6) seitlich am Bauelement Körper (8) im Bereich dieser passiven
 Bereiche (3) aufgebracht werden, so daß jeweils die Elektroden (5) aller ersten oder aller zweiten Keramikschichten von einer Sammelelektrode (6) kontaktiert werden.
 - 9. Verwendung eines keramischen Bauelements nach einem der vorangehenden Ansprüche als SMD fähiges PTC Widerstandselement.

25





2/2

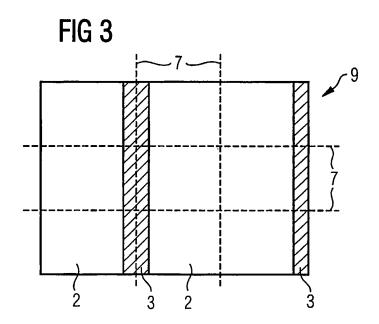
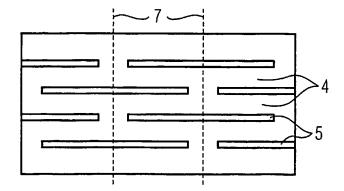


FIG 4



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inter al Application No PCT/DE 01/01736

A. CLASSI IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER H01G4/30 H01G4/008 H01C7/0	2	
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both national classific	cation and IPC	
B. FIELDS	SEARCHED		
Minimum do IPC 7	ocumentation searched (classification system followed by classificat H01G H01C	ion symbols)	
	tion searched other than minimum documentation to the extent that		
	ata base consulted during the international search (name of data baternal, PAJ	ase and, where practical, search ten	ms used)
C. DOCUMI	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the re	levant passages	Relevant to claim No.
Y	DE 199 45 011 C (EPCOS AG) 3 May 2001 (2001-05-03) the whole document		1-9
Y	DE 196 22 690 A (MURATA MANUFACT 12 December 1996 (1996-12-12) cited in the application the whole document	URING CO)	1-9
A	US 5 004 715 A (HAKOTANI YASUHIK 2 April 1991 (1991-04-02) the whole document	O ET AL)	1,3
A	EP 0 734 031 A (TDK CORP) 25 September 1996 (1996-09-25) cited in the application the whole document		1,3
Furth	ner documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members ar	re listed in annex.
° Special ca	tegories of cited documents :	"T" later document published after	the international filing date
consid	ent defining the general state of the art which is not ered to be of particular relevance document but published on or after the International	or priority date and not in conf cited to understand the princip invention 'X' document of particular relevance	lict with the application but ble or theory underlying the
filing d	ate ont which may throw doubts on priority claim(s) or	cannot be considered novel or	
which i	is cited to establish the publication date of another n or other special reason (as specified)	"Y" document of particular relevance	
other n		document is combined with or ments, such combination bein	ne or more other such docu-
P docume	ent published prior to the international filing date but nan the priority date claimed	in the art. '&' document member of the same	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Date of the	actual completion of the international search	Date of mailing of the internati	onal search report
1	1 January 2002	18/01/2002	'
Name and n	nalling address of the ISA	Authorized officer	
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo ni,		
	Fax: (+31-70) 340-3016	Kirkwood, J	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inter al Application No PCT/DE 01/01736

				,	1 , 52 51, 51, 55	
Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date	
DE 19945011	С	03-05-2001	DE	19945011 C1	03-05-2001	
DE 19622690	Α	12-12-1996	CN	1148724 A	30-04-1997	
			DE	19622690 A1	12-12-1996	
			GB	2303488 A ,B	19-02-1997	
			JP	3233020 B2	26-11-2001	
			JP	9055332 A	25-02-1997	
			KR	203928 B1	15-06-1999	
			SG	65607 A1	22-06-1999	
			US	5879812 A	09-03-1999	
US 5004715	Α	02-04-1991	JP	2225363 A	07-09-1990	
			JP	2615977 B2	04-06-1997	
EP 0734031	A	25-09-1996	EP	0734031 A2	25-09-1996	
			ĴΡ	8330107 A	13-12-1996	
			US	6160472 A	12-12-2000	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Into ales Aktenzeichen
PCT/DE 01/01736

			,,				
A. KLASSI IPK 7	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES H01G4/30 H01G4/008 H01C7/02	2					
Nach der In	ternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Kla	ssifikation und der IPK					
B. RECHE	RCHIERTE GEBIETE						
Recherchie IPK 7	nter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbo H01G H01C	ole)					
Recherchie	rte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so	oweit diese unter die recherchierten Geblete	fallen				
!	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N ternal, PAJ	lame der Datenbank und evtl. verwendete	Suchbegriffe)				
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN						
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angab	e der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.				
Υ	DE 199 45 011 C (EPCOS AG) 3. Mai 2001 (2001-05-03) das ganze Dokument		1-9				
Y	DE 196 22 690 A (MURATA MANUFACTU 12. Dezember 1996 (1996-12-12) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument	URING CO)	1-9				
A	US 5 004 715 A (HAKOTANI YASUHIKO 2. April 1991 (1991-04-02) das ganze Dokument	ET AL)	1,3				
Α	EP 0 734 031 A (TDK CORP) 25. September 1996 (1996-09-25) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument		1,3				
	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu	Y Siehe Anhang Patentfamilie					
	ehmen	<u></u>	Indo				
* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : *T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem Internationalen Anmeldedalum oder dem Prioritätisdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmelde der An							
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist *E' älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen *E' älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen *En indung zugendeligenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist							
Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung *L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf							
schelnen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer erindertscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung beleigt werden vyr Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie							
ausgeführt) kann nicht als auf eintroerischer Fangkeit berühend betrachtet							
'O' Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist							
Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts							
1	1. Januar 2002	18/01/2002					
Name und F	ostanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Bediensteter					
	Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patenttaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl,						

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inter es Aktenzeichen
PCT/DE 01/01736

				101/02 01/01/00			
im Recherch geführtes Pat			Datum der Veröffentlichung	_	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
DE 1994	5011	С	03-05-2001	DE	19945011	C1	03-05-2001
DE 1962	2690	Α	12-12-1996	CN	1148724	A	30-04-1997
				DĒ	19622690	A1	12-12-1996
				GB	2303488	A .B	19-02-1997
				JP	3233020		26-11-2001
				JР	9055332	Α	25-02-1997
				KR	203928	B1	15-06-1999
				SG	65607	A1	22-06-1999
				US	5879812	Α	09-03-1999
US 5004715	Α	02-04-1991	JP	2225363	Α	07-09-1990	
				JP	2615977	B2	04-06-1997
EP 0734031	031	A	25-09 - 1996	EP	0734031	A2	25-09-1996
				ĴΡ	8330107		13-12-1996
				US	6160472		12-12-2000